Pressebilder FIRST by FMD 2026

Bildunterschriften:

01 – Venue: FIRST by FMD 2026 auf dem EUREF-Campus in Berlin.

02 – Ausstellung: Teilnehmende erkunden den Ausstellungsbereich von FIRST by FMD 2026

03 – Main Stage: Dr. Dirk Schumann, Leiter der APECS-Pilotlinie bei der FMD, erläutert auf der FIRST by FMD 2026, wie APECS Innovationen beschleunigt und Halbleitertechnologien in industrielle Wertschöpfung überführt.

04 – Main Stage: Hochkarätige Podiumsdiskussion über die Zukunft der europäischen Halbleiterindustrie auf der FIRST by FMD 2026.

Von links nach rechts: Sven Oswald, Moderator; Dr. Sabine Kolodinski, Vice President Government Relations, FMC; Dr. Patricie Merkert, Managing Director, Fraunhofer IAF / FMD; Dr. Michael Hosemann, Technical Project Lead Detector ASICs, Siemens Healthineers; Dr. Jano Costard, Head of Challenges, SPRIND; Jan-Peter Kleinhans, Analyst, OECD; Dr. Wolfgang Weber, CEO, ZVEI.

05 – Side Session: Expertinnen und Experten tauschen sich im Rahmen einer Fachsession auf der FIRST by FMD 2026 aus.

Von links nach rechts: Dr. Fabian Kohler, Head of Division for Microelectronics, Supercomputing and Robotics, Federal Ministry of Research, Technology and Space (BMFTR); Prof. Dr. Bernhard Wicht, Professor of Mixed-Signal IC Design, Leibniz University Hannover; Dr. Romano Hoofman, Coordinator, imec / EuroCDP; Prof. Dr. Norbert Wehn, Professor of Computer Engineering, RPTU Kaiserslautern-Landau, and Spokesperson, Chipdesign Germany; Thomas Schiml, CEO, ignite next; Prof. Dr. Holger Blume, Professor, Leibniz University Hannover, and Spokesperson, Chipdesign Germany (CDG).

06 – Networking: Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie und Forschung nutzen FIRST by FMD 2026 zum fachlichen Austausch und zur Vernetzung.

07 – Networking im Außenbereich: Teilnehmende treffen sich auf dem EUREF-Campus in Berlin zum Networking und informellen Austausch.

08 – Demo Street: Besucherinnen und Besucher entdecken Halbleitertechnologien und Innovationen auf der Demo Street der FIRST.

09 – Demo Street: Präsentation von APECS-Technologien und Forschungskompetenzen auf der Demo Street der FIRST.

10 – Demo Street: Forschende sowie Vertreterinnen und Vertreter der Industrie diskutieren Technologiedemonstratoren auf der Demo Street der FIRST.

Für alle Bilder: © Fraunhofer Mikroelektronik

Pressekontakt: Romy Zschiedrich, Head of Communications E-Mail romy.zschiedrich@mikroelektronik.fraunhofer.de | Mobile +49 173 5434 126 Anna-Louisa-Karsch-Straße 2 | 10178 Berlin | www.forschungsfabrik-mikroelektronik.de